

直接法レジンコア【ファイバーポスト】 (デュアルキュア型/セルフキュア型 支台築造用レジン)



通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、築造窩洞を形成し、ポストの試適、切断等を行ってください。



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

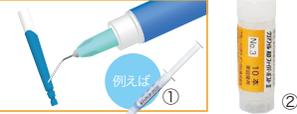


クリアフィル®
DCアクティベーター

「クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick 2」は「クリアフィル® DCアクティベーター」と混和し、デュアルキュア型/セルフキュア型支台築造材料の接着に使用できます。

1 ポストの表面処理

① リン酸処理
水洗・乾燥
5秒間処理



② シラン処理 (「クリアフィル® セラミックプライマー プラス」)
塗布・エアブローで乾燥
待ち時間なしでエアブロー



関連商品

- 歯科用エッチング材 ① K エッチャント シリンジ
- 歯科根管用ポスト ② クリアフィル® AD ファイバーポスト II
- 歯科セラミックス用 ③ クリアフィル® セラミックプライマー プラス 接着材料

※製品画像に付与された番号を参照ください。

2 ボンドと「クリアフィル® DCアクティベーター」の混和液※1 塗布

待ち時間なしで ③ へ



3 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2



4 光照射



ボンドへの照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	5秒
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

「ペンキュアー 2000」の高出力モードの場合は3秒、標準モードは10秒
(製造販売元: 株式会社 モリタ製作所)

光量についてはP.2を参照ください。

5 ポスト植立及び/又は支台築造※3



POINT

- ※1 1滴ずつ等量混和してください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かなくなるまで乾燥してください。根管内に残った余剰液はペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※3 使用する材料の電子添文等をご参照ください。